

FLASHCORE III-M4

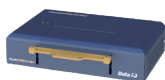
通用手动烧录器

提供从设计到量产及后续阶段的全方位支持

Data I/O提供的手动烧录解决方案，使我们的客户能够在统一、可靠且可扩展的平台上，在其预编程器件供应链中无缝转换烧录任务。



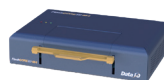
Design, Engineering, NPI



- Control of Data Files
- First Article
- NPI
- Test Fully Programmed Parts



Low & Medium Volume Production



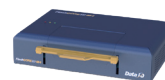
Medium-High Volume Production



- Media Input
- Inspection
- Erase
- Program
- Verify
- Mark
- Media Output



Post SMT Process, Test, QC, Rework



- Test
- Quality Checks
- Quality Assurance
- Rework
- Repair
- EOL Support



DATA I/O 中国

上海市徐汇区平福路188号3号楼6楼

www.dataio.cn

ChinaSales@dataio.com

021-58867686

性能

4个烧录座（1个烧录器） - 网络化运行 - 联动烧录座驱动 - 小巧轻便，便于携带的设计	- 系统软件: TaskLink for Windows - 网络接口 RJ45 connector 需要 IP address - 烧录器: 采用SuperBoost技术的FlashCORE III
物理规格	
- 宽度: - 深度: - 高度: - 重量:	36.87 cm (14.5") 23.81 cm (9.37") 8.25 cm (3.25") 4.29kg (9.45 lbs)

增值软件

- NAND Bad Block Schemes
- Serial Number Server
- Data Mapper
- Version Control

服务支持

购买价格中已包含第一年的零件和保修支持。用户可以通过年度服务合同来确保获得新的优化算法支持、系统软件更新以及硬件支持。

适配器及烧录座技术

烧录座技术:	Standard burn-in sockets (每个烧录座使用次数可达 5000-10,000次) High Insertion Count (HIC)适用于BGA, TSOP, QFP (每个烧录座使用次数可达 250,000次)
全器件支持	Flash Memory (NOR, NAND, MCP, MMC, e.MMC, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, Serial Flash, EEPROM, EPROM 等), Microcontrollers 及 Logic devices (CPLD, FPGA's, PLD's) 等
封装支持:	TSOP, BGA, QFP, TSOP2, FBGA, TQFP, CSP, uBGA, PLCC, SOIC, EBGA,PoP, SSOP, TFBGA, 等
芯片烧录和测试:	Program, continuity, checksum, blank check, mis-insertion, test, verify, backwards device, two pass verify, ID check, Illegal bit-check

用于TASKLINK的PC工作站及其要求

操作系统:	Windows 10
硬盘空间:	至少90MB用于数据所需的空间
网络接口	
串口或USB鼠标	
工作电压:	110 to 240 VAC
频率范围:	50-60 Hz
功耗:	100 watts
工作温度:	+0°C to + 40°C
运输温度:	-4°C to +70°C
储存温度:	0°C to +70°C